



電材ジャーナル

第594号(平成19年5月~7月)

目次

巻頭言「大人の会社、人間に於ける大人」.....	青山 晴彦.....	1
IEC TC15 国際会議 WG9 出張報告.....	権藤 義弘.....	2
IEC 国際会議出席報告書	山野 芳昭.....	5
「絶縁材料の生産実態」追加アンケート調査結果報告.....		
	重電材リスク小委員会.....	10
特別寄稿「重電材リスク小委員会活動中間報告を読んで」.....	三尾 幸治.....	15
Field「HEV用絶縁材料への期待」.....	天城 滋夫.....	16
テクニカルレポート「風力発電システムと高機能性複合材料」.....	神津 寛人.....	17
ものづくり伝承塾「電工関係の材料管理」その1		
熱硬化性含浸樹脂のポットライフ管理について.....	後藤 和夫.....	22
コーヒーブレイク「世界を揺るがす10年間について」.....	長田 裕一.....	27
絶縁材料史(基礎研究編)その3「『電気絶縁』の将来展望」		
	穂積 直裕.....	28
絶縁材料史 秘話「電気絶縁用ワニスのJIS改正作業を振り返って」		
平成15年度ワニス技術委員会.....	33
用途から見た電気機能材料「薄型ディスプレイ」その2.....	編集委員会.....	38
インパルス「私の役割」.....	野澤 暁子.....	44
会員会社紹介「住友電工ファインポリマー株式会社」.....		45
活動抄録「理事会」「業務部会」「運営委員会」「編集委員会」「技術部会」		
「外部委員会等出席報告」「IEC関連情報」.....		46
関連情報紹介「ナノテク関連文献抄録」「文献抄録」		
	「官庁情報」「催物案内」「学会案内」.....	57
生産統計(平成19年3月~5月).....		66
年度別生産実績推移		68
(広告掲載会社名)		

(株)寺岡製作所、菱電化成(株)、住友電工ファインポリマー(株)、菅原電気(株)

*表紙デザイン:(書)向山 翠径